

## 2024/08/19 - 08/21 AI 大未來參訪團行程

2024.6.18 update

日期	行程安排	餐食與住宿
8/19 (一)	<p>◎ <b>所羅門 (2359)</b> 是 NVIDIA 開發 AI 機器人中的重要合作伙伴，主要經營範疇為能源機電設備及工控產品代理、子公司富相和達威專注於 LCD 模組研發及生產。</p> <p>◎ <b>雙鴻 (3324)</b> 為散熱模組大廠，除主力 NB 產品外，同時延伸發展至非 NB 產品線的設計製造，包括伺服器、主機板與繪圖卡散熱模組、一體成型電腦(AIO)、工作站、DVD 播放器的散熱模組，在短短數年內已成為全球第一大筆記型電腦散熱模組設計及製造廠。</p>	<p>早餐：敬請自理</p> <p>午餐：安排中</p> <p>晚餐：安排中</p> <p>夜宿：安排中</p>
8/20 (二)	<p>◎ <b>神達 (3706)</b> 主要為整合集團資源、擴大營運面與業務內容，提升經營綜效，而神達不只是設計代工服務，品牌的價值，使得服務增加更多彈性與可能性，旗下包含了神達數位的 Mio, Magellan 以及 Navman, 與神雲科技的 TYAN。</p> <p>◎ 另有參訪公司安排中</p>	<p>早餐：飯店</p> <p>午餐：安排中</p> <p>晚餐：安排中</p> <p>夜宿：新竹豐邑喜來登大飯店</p>
8/21 (三)	<p>◎ <b>達發 (6526)</b> 為晶片大廠，也是聯發科旗下子公司，近期打入機器人市場，AI 衛星定位晶片 AG3335A 獲全球機器人大廠 Segway 採用，車用市場中在車用衛星定位晶片上也有新斬獲。</p> <p>◎ <b>正基 (6546)</b> 為專業無線通訊模組設計廠，將從無線通訊切入行動通訊，投入輕量型 5G 產品研發，正式進軍 5G 穿戴式、手持式產品及監控系統。</p> <p>◎ <b>辛耘 (3583)</b> 為台積電 COWOS 產能重要設備商，產品項目包含：半導體 (前段、後段及砷化鎵)、平面顯示器、LED、資料儲存、科學儀器及高科技相關產品。</p>	<p>早餐：飯店</p> <p>午餐：安排中</p> <p>晚餐：敬請自理</p>

\* 本公司保有參訪行程異動之權利 \*